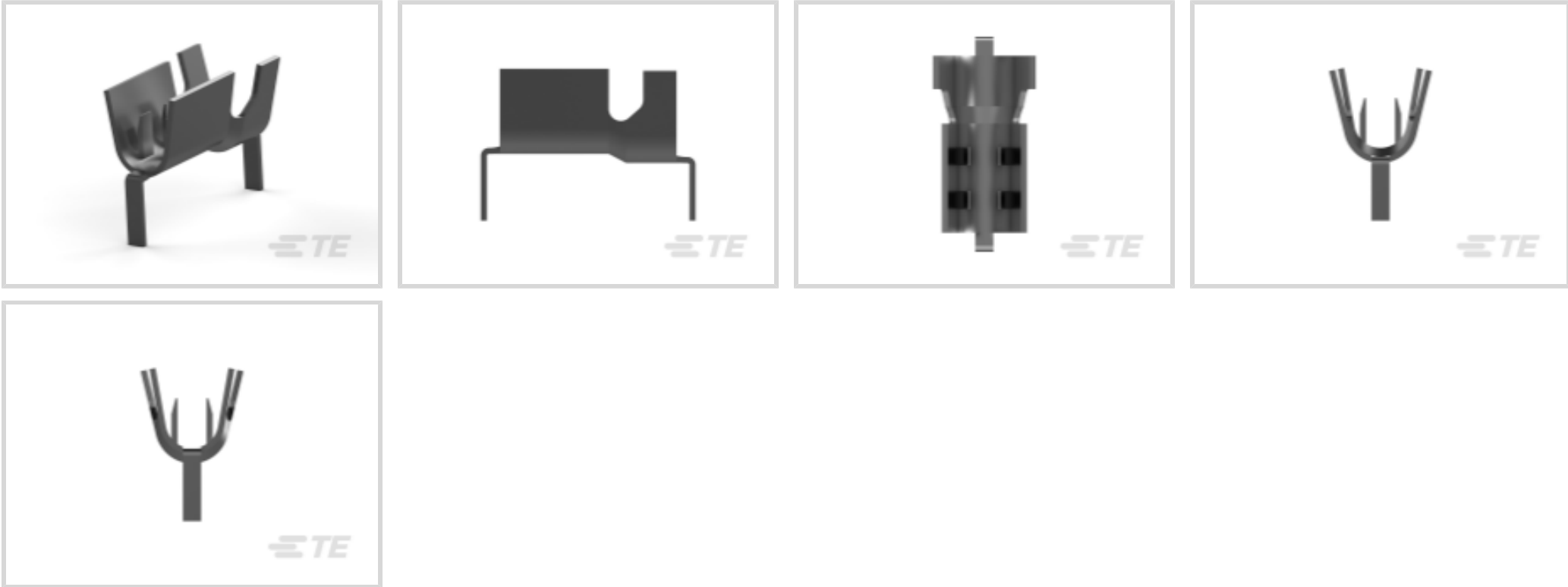




连接器 > 射频连接器 > 射频端接器



与射频电缆类型兼容: RG 174, RG 316

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
与射频电缆类型兼容	RG 174, RG 316

主体特性

主体电镀材料	锡
主体材料	黄铜

接触件特性

压接类型	编织层端接
射频连接器中心端子材料	黄铜
射频连接器中心端子电镀材料	锡 (Sn)

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	零散零件
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

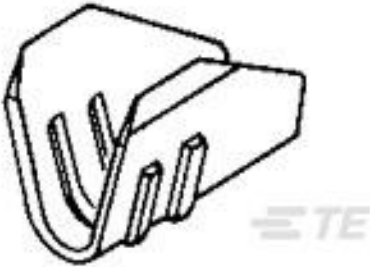
客户还购买了



TE 产品编号3-644615-3
03P MTA156 POL HDR ASSY LF



TE 产品编号7536494002
RT555-1/8-0-SP



TE 产品编号62044-1
MIN AMVAR SPL 480-1700 016BR



TE 产品编号8-6609107-1
PS0S0DSXB=C1265



TE 产品编号54774-1
PG R 22-16COM22-18MIL 6-8-10



TE 产品编号1241050-2
2x2P MOD II BREAK AWAY HDR,SMD, BLISTER



TE 产品编号52284-4
TERMINAL,PIDG R OFS IR 22 6



TE 产品编号1241050-3
2x3P MOD II BREAK AWAY HDR,SMD, BLISTER



文档

产品图纸

BRAID PIC TERMINAL, LF PLTG

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_9-226176-2_N.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_9-226176-2_N.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_9-226176-2_N.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

AMP* BRAID-PIC TERMINALS FOR PRINTED CIRCUIT BOARD APPLICATIONS

英文版本